



JAPANESE ENGLISH

	1		適用範囲	SCOPE)
--	---	--	------	--------

本仕様書は、				(96			
1.25mm	ピッチ	電線対基板	コネクタ	(1列品)	について <u>規</u>	規定する。	
This specification	covers t	he 1.25 mm	PITCH WIF	RE TO BOARD	CONNECTOR (S	SINGLE TYPE) series

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製 品 名 称 Product Name		製 品 型 番 Part Number
プラグ ターミナル Plug Terminal	無鉛 LEAD FREE	502381-0000
プラグ ハウジング (フリクションロック付き) Plug Housing (With Friction Lock)		502380-**00
ストレート リセ アセンブリ Straight Receptacle Assembly	無鉛 LEAD FREE	502382-**09
502382 エンボス梱包品 Embossed Tape Packaging For 502382-**09	無鉛 LEAD FREE	502382-**70
ライトアングル リセ アセンブリ Right Angle Receptacle Assembly	無鉛 LEAD FREE	502386-**09
502386 エンボス梱包品 Embossed Tape Packaging For 502386-**09	無鉛 LEAD FREE	502386-**70

^{*:} 図面参照 Refer to the drawing.

【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES 】

	規	格		
	Standard			
50	V		[AC (実効値 rms) / DC]	
AWG#26		│ │被覆外径:φ0.8~φ1.0mm		
AWG#28	1.0A		Insulation O.D.	
低温において氷			to low temperature	
	AWG#26 AWG#28	Standard 50 V AWG#26 1.0A AWG#28 1.0A -25℃ ~ + 8	Standard 50 V AWG#26 1.0A AWG#28 1.0A	

^{*1:}通電による温度上昇分も含む。 Including terminal temperature rise.

	作成	Α	В	С														
	SHEET	1~11	1~11	1~11														
	REVISE ON PC ONLY			T	ITLE:													
	変 更 REVISED J2007-3489				1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE TYPE 製品仕様書													
	REV.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	06/22 ESCF)	_	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										
	REV. DESCRIPTION STATUS J				VRITTEI		_	ECKED I			VED BY	:	 E : Y	 	Y			
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001									•			F	 NAN 38200		HEET OF 11			





JAPANESE ENGLISH

【4 性能 PERFORMANCE】

4-1.電気的性能 Electrical performance

	項目	 条 件	規格
	Item	Test Condition	Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV以下、短絡電流 10mA にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors and measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA. (JIS C5402 5.4)	20 milliohms MAX.
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、DC 250Vを印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors and apply 250V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 Megohms MIN.
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC(rms) 500V (実効値)を1分間 印加する。感度電流 2mA (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors and apply 500V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. Trip current 2mA. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV以下、 短絡電流 10mA にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA.	5 milliohms MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:					
	C SEE SHEET 1		1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE TYPE 製品仕樣書					
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT					
DOC	UMENT I	NUMBER 3-502382-001		FILE NAME PS502382001.doc	SHEET			





JAPANESE ENGLISH

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

	項 目 Item	条 件 Test Condition		規 格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	手挿抜にて挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors with ha	nd.	第 6 項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	圧着部引張強度 Crimping	圧着されたターミナルを治具に 固定し、電線を軸方向に 毎分25±3mmの速さで引張る。 (JIS C5402 6.8)	AWG#26	9.8N{1.0kgf}MIN.
4-2-2	Crimping Pull out Force	Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3mm/minute. (JIS C5402 6.8)	AWG#28	9.8N{1.0kgf}MIN.
4-2-3	ターミナル挿入力 Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに指 Insert the crimped terminal into the hou	4.9N { 0.5kgf } MAX.	
4-2-4	プラグターミナル 保持力 Plug Terminal Retention Force	プラグハウジングに装着されたプラグタ 毎分 1~5mm/sec の速さで引張る。 Apply axial pull out force at the speed ra 1~5mm/sec on the plug terminal assen in the plug housing.	ate of	6.9N {0.7 kgf} MIN.
4-2-5	リセターミナル 保持力 Rec. Terminal Retention Force	リセハウジングに装着されたターミナル毎分 25±3mm の速さで軸方向に引張る Apply axial pull out force at the speed ra 25±3mm/minute on the rec. terminal ass in the rec. housing.	2.94N {0.3 kgf} MIN.	
4-2-6	ハウジングロック強度 (ポジティブロック) Housing Lock Strength (Positive Lock)	ハウジングを嵌合し、軸方向に毎分25 速さで引張る。 Mated connectors, and apply axial pull o at the speed rate of 25±3mm/minute.	19.6N {2 kgf} MIN.	

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:						
	С	SEE SHEET 1	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE TYPE 製品仕樣書						
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT						
DOC	UMENT N	NUMBER S-502382-001		FILE NAME PS502382001.doc	SHEET 3 OF 11				





JAPANESE ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Red	格 quirement
4-3-1	挿 抜 寿 命 Repeated Insertion / Withdrawal	1分間 10回 以下 の速さで、手挿抜にて 挿入、抜去を30回 繰返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute with hand.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	全ての圧着端子を最小導体の電線で直列に接続し定格電圧/電流で熱平衡に達した時の温度上昇を熱電対で測定する。 (但し、抵抗負荷) All crimp-style terminal shall be connected in a direct series by minimum AWG. The temperature rise shall be measured by thermocouple when the terminal reaches terminal equilibrium under rated voltage / rated current. (However with resistive load)	温度上昇 Temperature Rise	30 ℃ MAX.
	耐 振 動 性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 3方向に 掃引割合 10~55~10 Hz/分、全振幅 1.52mm の振動 を各2時間 加える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-3		(MIL-STD-202 試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
		Amplitude : 1.52mm P-P Frequency : 10~55~10 Hz in 1 minute. Duration : 2 hours in each X.Y.Z.axes. (MIL-STD-202 Method 201)	瞬 断 Discontinuity	1 microsecond MAX.
		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 6方向 に 490m/s² { 50G }、作用時間 11msの衝撃を 各3回 加える。 (JIS C0041/MIL-STD-202 試験法 213)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-4	耐 衝 撃 性 Mechanical Shock	Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
		Test pulse: Half Sine Peak value: 490 m/s² (50 G) Duration: 11 ms (JIS C0041/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	1 microsecond MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:					
	С	SEE SHEET 1	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE TYPE 製品仕様書					
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT					
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				FILE NAME PS502382001.doc	SHEET 4 OF 11			





JAPANESE ENGLISH

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Red	格 quirement
4-3-5	耐 熱 性	コネクタを嵌合させ、85±2℃ の雰囲気中に 96時間放置後取り出し、1時間室温に 放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors and expose to 85±2℃ for	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-5-5	Heat Resistance	96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 hour, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX
4-3-6	耐寒性	コネクタを嵌合させ、-25±3℃ の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1時間 室温に 放置する。(JIS C60068-2-1) Mate connectors and expose to -25±3℃ for	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-0	Cold Resistance	96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 hour, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
		コネクタを嵌合させ、40±2℃、相対湿度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後 取り出し、1時間 室温に放置する。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-7	耐湿性	(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors and expose to 40±2°C,	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-7	Humidity	relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours,	絶縁抵抗 Insulation Resistance	4-1-2項満足のこと Must meet 4-1-2
		after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3

REVISE ON PC ONLY			TITLE:		
	C SEE SHEET 1		1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNE SINGLE TYPE 製品		CTOR L仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITH		_
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				FILE NAME PS502382001.doc	SHEET 5 OF 11



molex PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE **JAPANESE ENGLISH**

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
	温度サイクル	コネクタを嵌合させ、 -25±3℃ に 30分、 +85±2℃ に 30分 これを1サイクルとし、 5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0025)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-8	Temperature Cycling	conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2hours, after which the specified measurements shall be performed. 5 cycles of: a) -25±3℃ b) +85±2℃ 30 minutes (JIS C0025)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-10	塩 水 噴 霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2℃ にて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間噴霧し、試験後 常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be	外 観 Appearance	著しいサビの なきこと。 No Damage
		removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration : 5±1 % Spray time : 48±4 hours Ambient temperature : 35±2 °C (JIS 60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4.0.44	耐亜硫酸ガス	コネクタを嵌合させ、40±2℃にて 50±5ppmの亜硫酸ガス中に24時間放置する。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-11	SO ₂ Gas	Mated connectors and expose to the conditions of 50±5ppm SO2 gas ambient temperature 40±2°C for 24 hours.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
	C SEE SHEET 1		1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE TYPE 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		_
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				FILE NAME PS502382001.doc	SHEET 6 OF 11





}:参考単位

Reference Unit

JAPANESE ENGLISH

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Red	格 quirement
4-3-12	耐アンモニア性 Ammonia gas	コネクタを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水を入れた容器中に40分間放置する。 (1 L に対して25m L の割合)	外 観 Appearance	割れ、ヒビ等の 破損なきこと without damage such as cracks or other breaks
		Mated connectors and expose to the conditions of NH3 gas evaporating from 28% Ammonia solution for 40 minutes.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-13	半田付け性 Solderability	端子先端より 0.5mm の位置まで、245±3°Cの半田に4~5秒浸す。 Dip soldertails into the molten solder [held at 245±5 degree centigrade] up to 0.5mm from the bottom of the housing for 4~5 seconds.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の 90%以上 90% of immersed area must show no voids,pin holes.
4-3-14	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	リフロ一時 第7項の条件にて実施する。 Reflow soldering method Reference reflow condition at 7 clause. <u>手半田時</u> 端子先端及び金具先端より0.2mmの 位置まで、350±10℃の半田ゴテにて 3~4秒加熱する。 Soldering iron method 0.2mm from terminal tip Solder Temperature: 350±10℃ Soldering Time :3~4 seconds MAX.	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異状なきこと No Damage

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	С	SEE SHEET 1	1.25mm PITCH WIRE TO I SINGLE T			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT			
DOC	DOCUMENT NUMBER PS-502382-001			FILE NAME PS502382001.doc	SHEET 7 OF 11	





JAPANESE ENGLISH

【6. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE】

極数	単位	挿入力(最大値)		抜去力(最小値)			
No. of		Insertion (MAX.)		Withdrawal (MIN.)			
CKT	UNIT	初回 1st	6回目 6th	3 O回目 30th	初回 1st	6 回目 6th	3 O 回目 30th
2	N	9.8	10.8	11.8	0.4	0.4	0.4
	{kgf}	{ 1.0 }	{ 1.1 }	{ 1.2 }	{ 0.04 }	{ 0.04 }	{ 0.04 }
3	N	10.8	11.8	12.7	0.6	0.6	0.6
	{kgf}	{ 1.1 }	{ 1.2 }	{ 1.3 }	{ 0.06 }	{ 0.06 }	{ 0.06 }
4	N	11.8	12.7	16.7	0.8	0.8	0.8
	{kgf}	{ 1.2 }	{ 1.3 }	{ 1.7 }	{ 0.08 }	{ 0.08 }	{ 0.08 }
5	N	14.7	16.7	19.6	1.0	1.0	1.0
	{kgf}	{ 1.5 }	{ 1.7 }	{ 2.0 }	{ 0.10 }	{ 0.10 }	{ 0.10 }
6	N	17.6	19.6	22.5	1.2	1.2	1.2
	{kgf}	{ 1.8 }	{ 2.0 }	{ 2.3 }	{ 0.12 }	{ 0.12 }	{ 0.12 }
7	N	20.6	22.5	25.5	1.4	1.4	1.4
	{kgf}	{ 2.1 }	{ 2.3 }	{ 2.6 }	{ 0.14 }	{ 0.14 }	{ 0.14 }
8	N	23.5	25.5	29.4	1.6	1.6	1.6
	{kgf}	{ 2.4 }	{ 2.6 }	{ 3.0 }	{ 0.16 }	{ 0.16 }	{ 0.16 }
9	N	26.5	29.4	32.3	1.8	1.8	1.8
	{kgf}	{ 2.7 }	{ 3.0 }	{ 3.3 }	{ 0.18 }	{ 0.18 }	{ 0.18 }
10	N	29.4	32.3	35.3	2.0	2.0	2.0
	{kgf}	{ 3.0 }	{ 3.3 }	{ 3.6 }	{ 0.20 }	{ 0.20 }	{ 0.20 }
11	N	32.3	35.3	39.2	2.2	2.2	2.2
	{kgf}	{ 3.3 }	{ 3.6 }	{ 4.0 }	{ 0.22 }	{ 0.22 }	{ 0.22 }
12	N	35.3	39.2	42.1	2.3	2.3	2.3
	{kgf}	{ 3.6 }	{ 4.0 }	{ 4.3 }	{ 0.24 }	{ 0.24 }	{ 0.24 }
13	N	38.2	42.1	45.1	2.5	2.5	2.5
	{kgf}	{ 3.9 }	{ 4.3 }	{ 4.6 }	{ 0.26 }	{ 0.26 }	{ 0.26 }
14	N	41.2	45.1	48.0	2.7	2.7	2.7
	{kgf}	{ 4.2 }	{ 4.6 }	{ 4.9 }	{ 0.28 }	{ 0.28 }	{ 0.28 }
15	N	44.1	48.0	51.0	2.9	2.9	2.9
	{kgf}	{ 4.5 }	{ 4.9 }	{ 5.2 }	{ 0.30 }	{ 0.30 }	{ 0.30 }

※ロックを解除して測定 Released lock, and measure. { }:参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
C SEE SHEET 1			1.25mm PITCH WIRE TO SINGLE	TYPE	CTOR 仕様書	
	REV.	DESCRIPTION		NTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JUD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				FILE NAME PS502382001.doc	SHEET 8 OF 11	
				1		

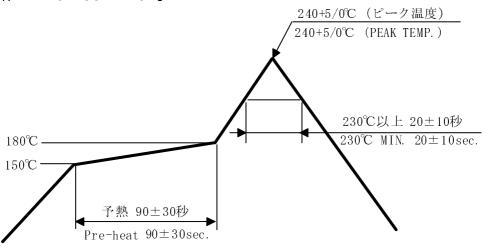
EN-37-1(019)





JAPANESE ENGLISH

【7 リフロー条件 REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ TEMPERATURE CONDITION GRAPH (半田接合部) (SOLDER JOINT PART)

注記:本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので 事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。

端子テール部、ネイルが変色する場合が御座いますが、半田付け性には問題ありません。 NOTE: Please check the mount condition (reflow soldering condition) by your own devices beforehand, because the condition changes by the soldering devices, p.c.boards, and so on. Although tail of terminal and nail may discolors, a solderability does not have a problem

【8 注記 NOTES】

1. 本製品のプラスチック部に黒点等が確認される場合や色合いが異なる場合がありますが、製品性能に影響はありません。

There is no influence in the product performance though the black spot etc. might be confirmed to the plastic part of this product and the shade might be different.

2. 本製品は錫めっきを使用しているため、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、 製品性能に影響はありません。

The wound of friction might adhere to externals because the tin plating is used for the tail and nail. But there is no influence in the product performance.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	C SEE SHEET 1			ITCH WIRE TO BOARD CONNECTOI SINGLE TYPE 製品仕様	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				FILE NAME	SHEET
				PS502382001.doc	9 OF 11





JAPANESE ENGLISH

【9. 取り扱い上の注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE】

コネクタの詳細な取り扱いにつきましては、別紙の 1.25 W/B CONN. SINGLE の

コネクタ取り扱い説明書を参照して下さい。

Please refer to the manual of the 1.25 W/B connector. SINGLE series for the detailed handling of the connector.

1.嵌合時にリセハウジングの矢印で示す部位を押し嵌合して下さい。

電線やハウジングのロック部を押した場合、これらが破損する恐れがありますのでお避け下さい。

Please push the part directed by FIG.1 at the time of mate.

It may damage, when electric wires or lock part of the receptacle housing are pushed.

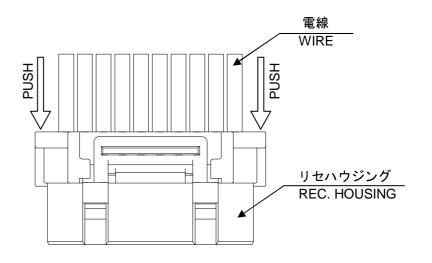


図 1 FIG.1

2.コネクタの嵌合を取り外す際は、必ずロックを解除して行って下さい。

電線はまとめて軽くつかみ、指の平全体で、ロック解除用バーをロック保護壁と共に押して ロックを解除し、ゆっくり引き抜いてください。

When unmated connectors, positive locks shall be released.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION DOCUMENT NUMBER THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION SHOULD WRITTEN PERMISSION SHOUL	REVISE ON PC ONLY			TITLE:		
REV. DESCRIPTION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION DOCUMENT NUMBER FILE NAME SHE		32232				
DOCOMENT NOMBER						
PS502382001.doc 10 OF	DOC	DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				SHEET





JAPANESE ENGLISH

					LINGLISH
REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN:	CH'K:
Α	PROPOSED	'06/10/30		T.MIYAZAKI	K.ASAKAWA
В	REVISED	'06/11/17	J2007-1471	T.MIYAZAKI	K.ASAKAWA
В	REVISED	'07/06/22	J2007-3489	K.SETO	K.ASAKAWA

	F	REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	С	SEE SHEET 1	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE TYPE 製品仕樣書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WI		_
DOCUMENT NUMBER PS-502382-001				FILE NAME PS502382001.doc	SHEET

EN-37-1(019)